

1A Avg.

60 Volts

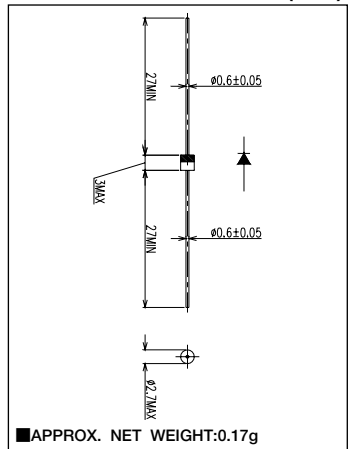
SBD

11EQS06

■最大定格 Maximum Ratings

Item	Symbol	Conditions	Unit
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	60	V
非くり返しピーク逆電圧 Non-repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RSM}	65	V
平均整流電流 Average Rectified Forward Current	I_O	50Hz、正弦半波通電抵抗負荷 50Hz Half Sine Wave Resistive Load	$T_a=28^{\circ}C^{*1}$ 0.8 $T_a=29^{\circ}C^{*2}$ 1.0
実効順電流 R.M.S. Forward Current	$I_F(RMS)$	1.57	A
サージ順電流 Surge Forward Current	I_{FSM}	25 50Hz正弦半波、1サイクル、非くり返し 50Hz Half Sine Wave, 1cycle, Non-repetitive	A
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	T_{jw}	-40~+150	$^{\circ}C$
保存温度範囲 Storage Temperature Range	T_{stg}	-40~+150	$^{\circ}C$

■OUTLINE DRAWING(mm)



■電氣的・熱的特性 Electrical/Thermal Characteristics

Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit	
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	I_{RM}	$T_j=25^{\circ}C, V_{RM}=V_{RRM}$	—	—	1	mA	
ピーク順電圧 Peak Forward Voltage	V_{FM}	$T_j=25^{\circ}C, I_{FM}=1A$	—	—	0.58	V	
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-a)}$	接合部・周囲間 Junction to Ambient	単体フィン無し*1	—	—	140	$^{\circ}C/W$
			プリント基板実装*2	—	—	110	$^{\circ}C/W$

*1: 単体フィン無し/ Without Fin or P.C.Board

*2: プリント基板実装 / P.C. Board Mounted(L=3mm, Print Lands=5×5 mm, Both Sides)

■定格・特性曲線

